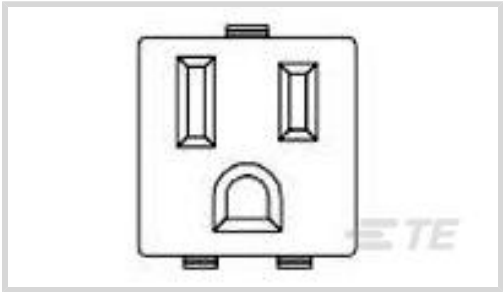




连接器 > 电源连接器 > 面板和 PCB 插座



连接器系统: **线到面板, 线到面板**
Number of Positions: **3**
中心线（间距）: **12.7 mm [.5 in]**
Sealable: **否**
连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

接触件特性

端子电镀材料	锡铅
端子额定电流（最大值）	15 A
端子基材	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	12.7 mm[.5 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	玻璃填充尼龙, 玻璃填充尼龙



尺寸

产品高度	31.12 mm[1.23 in]
产品宽度	31.12 mm[1.23 in]
产品深度	32.54 mm[1.28 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

其他

注释	母端组件
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.11% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

CNV OUTLET PC BOARD MNT,BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_213598-2_M_c-213598-2-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213598-2_M_c-213598-2-m.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213598-2_M_c-213598-2-m.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC08_AC_INPUTS

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本